PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-134705

(43) Date of publication of application: 22.05.1998

(51)Int.Cl.

HOLJ 9/02

(21)Application number: 08-303883

(71)Applicant: SUZUKI SOGYO CO LTD

(22) Date of filing:

29.10.1996

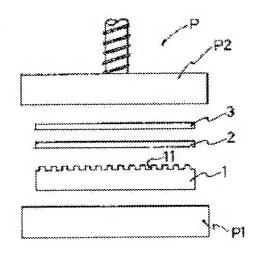
(72)Inventor: NAKANISHI MOTOYASU

(54) FORMING METHOD FOR FINE PARTITIONING WALL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an improved forming method for a fine partitioning implementing a fine patterning and a large scale picture place.

SOLUTION: A material for a partitioning wall is fitted in a fine pattern groove 11 having a fine striped pattern or a fine checkered pattern in a mold. Afterwards these a glass substrate are fitted to each other. Next, after the partitioning wall material is somewhat cured the mold is separated from the glass substrate. Then, the material is subjected to complete curing. The mold is formed out of a semicured silicone rubber sheet 2 being subjected to heat press with a master metallic mold 1. Accordingly a fine partitioning wall having a required height is obtained at a time without making a lap printing.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number] 3660449

[Date of registration] 25.03.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-134705

(43)公開日 平成10年(1998) 5月22日

(51) Int.Cl.*

識別記号

P

H01J 9/02

F

H01J 9/02

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 6 頁)

(21)出顯番号

特職平8-303883

(71) 出職人 000129404

鈴木総業株式会社

(22) / (20) 平成8年(1996)10月29日 静网桌清水市宫加三789番地

(72)発明者 中西 幹會

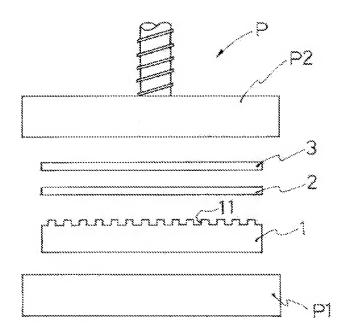
静岡県鹿原群富士川町木鳥846の8

(54) 【発明の名称】 微細隔壁の形成方法

(57) 【聚約】

【課題】 徒楽の形成方法が問題としていたファインバ ケーン化、大脚両化を可能とする新たなる微細隔壁の形 旅方法を提供する。

【解決手段】 事発期の微細隔壁の製造方法は、放影型 にあける散涌ストライで状または微細格子状の微細パタ ーン溝内へ隔壁材料を埋め込む工程と、その後これらと ガラス基板とを重ね合わせる工程と、数隔壁材料が多少 とも硬化した状態以降においてガラス基板から成形型を 脱型させる工程と、試開壁材料を完全硬化させる工程と を異えるとともに、成形型はシリコーシゴムを半硬化で シート状とした単硬化シリコーンレートを出発材料と し、このものをマスター金型によってヒートプレスする ことによって得ることなどを特徴とする。そして、この ような発明特定事項を手段として前記課題の解決を図 り、重ね網りすることもなく、一度に所望高さの微細層 壁を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 成形型における微細ストライブ批または 機細格子状の微細パターン漆内へ隔壁材料を埋め込む工 催と、その他これらとガラス基板とを重ね合わせる工程 と、診廃壁材料が多少とも硬化した状態均降においてガ ラス基板から成形型を販型をする工程と、診隔壁材料を 完全硬化させる工程とを具えるとともに、成形型はシリ コーンゴムを半硬化でシート状とした半硬化シリコーン シートを出発材料とし、このものをマスター金型によっ でヒートプレスすることによって、その微細ストライプ 10 状または微細格子状の微細パターン溝を転写形成していることを特徴とする微細熔壁の形成方法。

【講求項2】 前記シリコーンゴムは、渥式法による維 水性シリカを含有する透明シリコーンゴムであることを 特徴とする講定項1記載の微細隆盤の形成方法。

【簿求項3】 前記成形型は、微細ストライブ状または 版細格子状の倒細パターン溝が転写形成された硬化シリ コーンシートに板状体が複響されていることを特徴とす る請求項1または2記載の衡細線壁の形成方法。

【請求項4】 前記陽盤材料として、メチル基もしくは 20 プェニル器を育するオルガノボリシロキサンを主刻と し、アルコキシ基、アシロキシ基、オキシム基等の言能 性側鎖を育するオルガノシロキサンを業績制とし、これ に硬化触媒を加えたものを使用することを特徴とする請 求項1、2または分配載の微細隔壁の形成方法。

【講求項5】 前記騰騰材料として、ペルビドロボリシ ササンを使用することを特徴とする端求項1、2または 3記載の機網廢廠の形成方法。

【請求項6】 前記ガラス基板は、プラズマディスプレイパネル用のガラス基板であることを特徴とする請求項 30 1.3、3、4または5記載の微細隔盤の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0.004]

【発明の属する技術分野】 本発明は、プラスアディスプレイバネルにおける 隔壁やその他のディスプレイバネル等で必要とされる微細隔壁の形成方法に関するものである。

[0000]

【発明の背景】例えば、プラズマディスプレイパネルは、簡単には第6回に示すように、前面パネル点と背面 40パネルBとを、両パネルにそれぞれ形成したストライブ 住電極A1、B1が互いに直角に対向するよう意ね合わせ、その交点におけるストライブ性または各子状の陽盤 C内で放電を起こすことにより発光する。ストライブはまたは各子状の陽盤では、光のクロストーケを防ぐとともに画面のコントラストを作るために致けられている。この隔壁は非常に散組なものであり、例えば、ストライブ供のものにあっては、今や、幅約30点m、高を約20点m程度で、100点m程度の関係でパネル金面にわたって形成されることが要求されている。 50

【0003】この簡繁は、一般にスクリーン印刷によって形成するのであるか、ガラスペーストの印刷、乾燥 を、毎面位置合わせして10個程度繰り返す。所謂重ね 刷りをして得ている。この他の方法として、ガラスペーストをガラス整板の全頭に歯布、フォトレジストで被 護、露光、現像の後、レジストバターレに被覆されない 部分をサンドブラストし、その後に焼成して得る方法等 か試みられている。

【0004】しかしながら、前者のスケリーン印刷による隔壁形成の方法では、複韻の位置台れせピスケリーンの選みとが、ファインパケーン化、大側面化に除しての大きな障害となっている。また、後者のサンドプラストによる方法では、ブラスト深さに不均一企生じ易いことが、ファインパクーン化、大側面化に除しての大きな障害となっている。

100001

【解決を飲みた技術的事項】そこで、本出願人は、所籍 四版印刷式にプラズマディスプレイパネル等における優 網際慶を形成できないかとの考えから、種々試行した結 果、本発明をするに至ったものであり、従来の形成方法 が問題としていたファインパターン化、大瀬面化を可能 とする新たなる機翻隔壁の形成方法を提供しようとする ものである。

100061

【課題を解決するための手段】すなわち、請求項1記載 の微細隔壁の形成方法は、成形型における微細ストライ ブ状または微細格子状の微細バターン溝内へ闪耀村料を 埋め込む工程と、その後これらどガラス基板とを重ね台 わせる工程と、数勝種材料が多少とも硬化した状態以降 - ほわいてガモス基板から成形型を観型させる工程と、数 獨盤材料を完全硬化させる工程とを異えるとともに、成 形型はシリコーンゴムを半硬化でシート状とした半硬化 シリコーシシートを出発材料とも、このものをマスター 金型によってヒートプレスすることによって、その微細 ストライプ状または微細格子状の微細パターン溝を転等 形成していることを特徴とするものである。そして、こ のような発明特定事項を手段とすることによって、所謂 四版印刷式に摩膜印刷するような形成方法であっても、 **隔壁材料が多少とも硬化した状態以降において成形型を** 脱型させるようにしているから隣壁材料のダレは防止さ れ、また、脱型できるまで占用されてしまう成形型を、 シリコーシゴムを半硬化でラート状とした半硬化シリコ ーンシートを出稿材料とし、このものをマスター金鹽に よってヒートプレスすることによって、幾つでも簡単に 復製的に得られるようにして対処しており、蘆座性を保 ちつつ。前記課題の解決が図られるのである。

【0007】また、猶求項2配業の微額騰鑒の形成方法は、前配要件に加え、前配シリコーンゴムは、選式法による疎水性シリカを含有する透明シリコーンゴムである 50 ことを特徴とするものである。そして、このような発明 ,

特定事項を手段とすることによって、成形製の耐久性を さらに向上させつつ、隔壁対特の理め込み状況も良く確 認できて、量激性を保ちつつ、前記課題の解決が図られ るのである。

【0008】また、請求損り記載の厳細陽盤の形成方法は、前記要件に加え、前記或形型は、微細ストライプ株または微調格子状の微細パターン溝が転写形成された硬化シリコーンシートに板状体が接觸されていることを特徴とするものである。そして、このような発明符定事項を手段とすることによって、成形型の扱い、特に成形型とガラス差板とを重ね合わせる工程動作やガラス基板から成形型を脱型させる工程動作が行い易くなって、前記課題の解決が図られるのである。

【9009】更にまた、請求項4に配数の微細傷壁の形成方法は、前記要件に加え、前記隔壁材料として、メデル基もしくはフェニル基を有するオルガノボリシロキサンを主剤とし、アルコキン基、アシロキシ基、オキンム基等の官能性側鎖を有するオルガノシロキサンを架橋割とし、これに硬化触媒を加えたものを使用することを特徴とする。そして、このような発明特定事項を手段とすることによって、良好な作業性を確保した上で比較的低温でも隔壁材料を硬化、ガラス化させることができ、前記課題の解決が図られるのである。

【0010】更にまた、欝求項5に記載の微細隔壁の形成方法は、関様に、前記隔壁材料として、ペルヒドロボリシラサンを使用することを特徴とする。そして、このような発明特定事項を手段とすることによっても、良好な作業性を確保した上で比較的低温でも隔壁材料を硬化、ガワス化させることができ、前記課題の解決が関られるのである。

【0011】更にまた、糖水項もに記載の微細路盤の形成方法は、前記要件に加え、前記ガラス基板は、プラズマディスプレイパネル用のガラス基板であることを特徴とする。そして、このような発明特定事項を手段とすることによって、プラズマディスプレイパイルにおける微細腕盤を、重ね刷りすることなく一度で所望高さに得ることができて、前記課題の解決が図られるのである。

[0.012]

【発明の実施の形態】以下、図示の実施の形態を例にとって、本発明微細隔壁の形成方法について種々の実施の態様を織り交ぜながら説明する。図1において、1はマスター企製であり、このマスター金型1は、後述する成形型における微細パターン溝の反転像としての微細ストライで状または微細ドット状の微細パターン溝11が割設されて成る。なお、このマスター金型1には、耐錆性、加工性、仕上がり性、寸法精度等に優れる全属が使用され、精密な切割加工や放電加工等により微細パターン溝11が形成されている。この微細パターン溝11が形成されている。この微細パターン溝11が形成されている。この微細パターン溝11が形成されている。この微細パターン溝11が形成されている。この微細パターン溝11が形成されている。この微細パターン溝11が形成されている。この微細パターン溝11は、例えば、深ぎ200ヵm、幅60ヵm、関隔160ヵm程度の微細ストライで独に形成される。なお、格子

状の微細隔壁を必要とする場合には、微細ストライプ柱の微細パケーン溝11に替えて、これを直交させたような微細ドット状の微細パターン溝が形成されることとなる。

【0013】2は、シリコーンゴムを半線化でシート状 とした半硬化シリコーンシートであり、この政権では可 盤状態であるが、その後の加熱により完全硬化してゴム 状弾性体となるものである。また、この中硬化シリコー シシート2は、これに何らかの微細四凸面を押し当てて 加熱硬化させると、その微細凹凸を精密、横級に反転復 製できるものである。このような半硬化シリコーンシー トに、軍レ・ダウローニング・シリコーン株式会社販売 のSOTEFA(ソテファー商品名一)がある。このも のは、O、6~2mm程度の半硬化シート状であるとと もに、接着性があって、フィルム状腐透明シリコーンゴ 料接着朝として販売されており、SOTEFA-70な るものは、130℃、20~30分で、JIS A硬度 ででの程度に硬化するものとされている。また、このも のは、特公館61-56355号や特公昭62-340 13号に欄形されることく、湿式法による疎水性シリカ を含有して、高透明で、物性強化されたシリコーンゴム となっている。3は、アルミ板等の板状体であり、半硬 化シリコーンシート2に積着させて網性を付与して、一 体の成形型として扱い易くするためのものである。な お、半硬化シリコーンシードでのみか硬化した状態より 顕性が上がればよいので、この板状体3は金属でなくて も、強化ガラス板や耐熱樹脂板等であってもよい。ま た、半硬化シリゴーンシートでとの袴台強化のため、板 枕体3の複合頭は前もって荒らしておいたり、ブライマ 一処理しておくのがよく、熱膨脹率も低いものが望まし

【0014】そこで、これらをヒートプレス微りの固定 盤P1と可動盤P2との間に、下からマスター金型1。 年硬化シリコーンシート2。板状体3の類で配した後、 可動盤P2を除下させ、例えば、圧力50gf/ c m2、温度130℃下に、25分間程放置して非硬化> リコーンシートとを完金硬化させる。なお、国界しない が、これらを均一に神圧できるように、熱伝導性の食い クッション材を。固定盤P1や可動盤P2の間に挟むよ うにしてもよい。その後、阿動盤P2を上昇をせて取り 出したも、マスター金型1と半硬化シリコーシュートと とが密着した間を剥がす。半硬化シリコーンシート2が |発金硬化した硬化シリコーンシートなりには、マスター 金型1の微細パターン溝11がその反転像として転等さ れ、微細ストライプ状の微細パターン溝21が形成され ている。また何時に、緩化シりコーンシート20は板状 体3と接着された状態ともなっており、図2に至すとお り、微細ストライプ状の微細パターン溝21が形成さ れ、板状体3で裏打ちされたような。…体状の成形型4 50 が得られることとなる。勿論、板状体を積層せず、硬化

シリコーンシートのみで成形体を構成してもよいが、そ の場合には、半頭化シリコーンシートとして摩手のもの が必要となる。何れにせよ、成形型4は、マスター全型 1から簡単に複製的に作られるので、低コストで数多く 用意することができる。

【0015】このようにして成形型4が得られたら、こ れを微細パターン溝で上が上になるようにして平坦な台 の上に置き、図るに示すように、この微細ストライプ状 の機御パグーン溝21内に騰藍材料5を埋め込み、余剰 の隔壁材料5はスキージして取り除く。なお、半硬化シ リコーンシート2としてSOTEFAを用いるとともに 概状体3にも透明なものを用いたときには、この成形体 4 を透明化することができて、隔壁材料5 の埋め込み状 況、充壌不具合をよく確認できて、不食原因を事前に除 去することができる。また、四3のように隔壁材料5を 成形体すの上頭全体に流し出して行うのではなく。スケ リーン版または単なるマスケで微細バターン溝21以外 の処を被覆して、鍛細パターン21内へのみ隔壁材料5 が埋め込まれるように工夫してもよいこと勿論である。 |構築材料5としては、焼放後に設密化して黒色の絶縁層 を形成する従来組成のカラスペースト等であっても良い が、この例では、ホーマーテクノロジー株式会社販売の ピートレスガラス (HEATLESS GLASS-勝 高名一) に異色薄料の他、東芝ンリコーン株式会社販売 のトスパール(商標名)を添加したものを用いることと

【0016】 ヒートレスカラスは、置わば一夜タイプの よりカ溶液で、低温加熱や常温乾燥でも各種薬材に硬質 で密着性に優れた非晶質なセラミックス層を形成するも のである。そして、このものは、主剤、禁精剤、硬化粧 30 様の三者で構成されており、含有珪素成分(SIOv)。 が确算で40%以上含有し、また、溶剤、水もしくは水 酸基を含有しないものである。なお、主剤はスチル素も しくはフェニル塾を有するオルガノボリシロキサンであ り、架構剤はアルコキシ素。アシロキシ素。オキシム素 等の富能性側鎖を有するオルガノシロキサンであり、硬 化触媒はZn、Al、Co、So等の含金屬有機化合物 およびハロゲンである。また、その顔化機構は、主観す ルガノポリシロキサンの官能差が、まず空気中の水分に より加水分解を受けて水酸差に変化し、次に該オルガノ ポリシロキサンの水酸塩を架構剤オルガノシロキサンの 官能器がアタックし、硬化触媒の作用も受けて脱アルコ 一ル反応を起こし、三次光構造の高分子化合物たるギリ シロキサン硬化体を形成すると考えられている。所謂フ ルーゲル法による金属アルコキシド縮合物となる。

【0017】また。トスパールは、シロキサン結合が正 次元に伸びた網状構造で、珪素原子に1個のメテル蓋が 結合した無機と有機の中間的な構造を有するシリコーン 樹脂微粒子であり、焼成して裏球状シリカ微粒子が得ら れるものである。したがって、トスパールがモートレス 50 べた実施の形態によって異現化される請求項1~6に記

ガラスに添加されて焼破された場合には、ビートレスガ ラスがブル化、ゲル化、硬化してゆく間に、トスパール もレリカ化し、全体でガラス化する。そして、このトス パールの添加により、液状時のヒートレスガラスのチグ ソトロピー性が改善されるとともに、焼成時の退け、体 稜縮小をヒートレスガラス単独のときより少なくするこ とができる。

【9 0 1 8】 次ぎは、図4に形すように、隔壁材料5 を 埋め先んだ皮影響も上に、ブラスマディスプレイバネル 用のガラス蒸板もを軟置する。なお、このガラス蒸板も の裏面には、脳ボしないストライブ状の透明電板等が形 成されている。すなわち、普遍、ガラス整板には、交流 方式のパネルにあってはアドレス用電極が形成された 後、直流方式のパネルにあってはアノード・バス線エッ チング、抵抗印刷、絶縁層印刷、アノード印刷の後に、 微細隔壁が形成されるようになっている。そして、ガラ 不整板6と成形型4とが多少とも押圧された状態となる まう、両者をクタンプしたり、荷重を掛けた状態とし て、所定温度下で所定時間放置する。この所定温度下で 「所定時間とは、隔盤材料るが多少とも硬化して概型がで き、かつ腕型後も隔壁材料がタレない、温度と時間であ り、数値的には磨壁材料の組成等との関係から一概には **蓄えず、経験的に求めることとなる。ともかく屬葉材料** が多少とも適化して脱型できるようになったら、図5に **示すことく、政形型4をガラス基板もから脱型させる。** その後、用いた瀰變材料に見合った加熱機成等を行え は、例えば、幅60am、高さ200am弱、関隔16 9 a mの微細ストライブ状の隔壁 5 0 が形成されたプラ ズマディスプレイパネル用のガラス基礎が出来上がらこ ととなる。脱型した成形型4は、変形したり、微細な勝 等を生じていなければ、再使用が可能であるため、再び 前記最初の工程へと撰して使ってゆくこととなる。勿 論、損傷等があれば、その成形型は廃棄すればよい。

ートレスガラスを使用するものとして説明したが、例え ば、ベルビドロカリンラサン等の無機ポリヤーも使用す ることもできる。ペルモドロボリングザンは、構造式が [SiHaNHa] a (MEL, attl-Scattoft) 1)で喪される熱硬化性の無機シラザン(セラミックス 「簡配体ボリマー」であり、このベルと下ロボリッラザン を成分とする協験材料は、微細ストライプ状または微細 格子状の微細パターン溝内に埋め込まれ、所定の雰囲気 と温度で挽成してセラミックスの硬質層となる。なお、 このようなペルモドロボリンラザンとしては東熱構成金 社販売の東港ボリンラザン (商標名) がある。勿論、こ れらに限られるものでなく、その他のセラミッケ酶躯体 ポリマー等も獨登材料として使用することができる。

【0019】なお、以上の説明では、隔壁材料としてビ

【発明の効果】本発明の微細隔壁の形成方法は、以上述

数された発明特定事項を有することによって成るものであって、このような発明特定事項を有することによって以下述べるようを種々の効果が発揮される。すなわち、請求項1に記載された発明特定事項では、所謂問版即刷式に摩膜印刷するような形成方法であっても、勝鑒材料が多少とも硬化した状態以降において成形型を脱型させるようにしているから隔壁材料のダレは防止され、また、紙型できるまで古用されてしまう成形型を、シリコーンゴムを手機化でシート状とした半硬化シリコーシンートを出発材料とし、このものをマスター金型によって 10 ヒートプレスすることによって、幾つでも簡単に複製するようにして対処し、量産性を保ちつつ、ファインパターン化、大画面化にも対応して微網路蓋を得ることができる。

【0021】また、請求項2に記載された発明特定事項では、成形型の耐久性をさらに向上させつつ、隔壁材料の埋め込み状況も良く確認できて、量産性を保ちつつ、ファインバターン化、大側面化にも対応して機細隔壁を得ることができる。

【0022】更にまた、譲求項3に記載された発明特定 20 事項では、政形型の扱い、特に成形型とガラス基板とを 重ね合わせる工程動作やガラス基板から成形型を展型さ せる工程動作が行い易くなって、ファインバターン化、 大側面化にも対応して微細隔壁を得ることができる。

【0023】更にまた、請求項4および請求項5に記載 された発明特定事項では、良好な作業性を確保した上で 比較的低温でも隔壁材料を硬化。ガラス化させることが でき、ファインバターン化。大圓面化にも対応して機細 隔壁を得ることができる。

【0024】更にまた、請求項6に記載された契明特定 30 事項では、プラスマディスプレイパネルにおける微細騰 整を、重ね刷りすることなく一度で所望高され、しかも ファインパケーン化、大側面化にも対応して得ることが できる。なお、以上プラズマディスプレイパネルを傾に あげて説明したが、本発明はブラスフティスプレイパネ ルに限らず、機綱バクーンでの構盤を必要とするものに は関様に施用できること勿論である。

【図面の簡単な説明】

(8)

【関1】本発明微縮隔盤の形成方法の一例における、半 硬化シリコーンシートを出発材料としてマスター全型から成形型を得る正程を示すものである。

【図2】 間、得られた成形型の側面図である。

【図3】 関、成形型に路盤材料を埋め込む工程を示するのである。

10 【関4】同、成形型にガラス蒸枝を押し当てて隔壁材料を硬化させる工程を示すものである。

【綴5】園。ガラス基板から成形型を脱型する工程を示すものである。

【図6】ブラズフティスプレイの構造の一例を吊す機略 斜視図である。

【符号の説明】

A 前面パネル

A1 ストライブ状電極

B 質問パネル

0 Bl ストライプ状電報

(機能

- ア セートプレス機

Pl 固定盤

Pe 可動盤

1 マスター金型

1.1 微細パターン溝

- 2 - 半硬化シリコーンシート

20 硬化シリゴーンシート

21 微細バターン溝

) 3 板状体

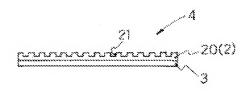
4 成形型

5 隔壁材料

50 微細ストライブ状の潴壁

- 6 ガラス薬板

1321



[23]

